



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Hvidbjerg Vinduet A/S
Østergade 24
7790 Thyholm

Ordre nr. 0301/686683-DK
Side 1 af 8
Bilag 1
Initialer mjld/mfri

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
72 20 20 00
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Prøvningsrapport



- Materiale: Indadgående, dreje/kip-vindue, yderligere detaljer kan findes på side 2.
- Udtagning: Prøveemnet blev fremsendt af rekvirenten og modtaget på Teknologisk Institut 27/03-2017. Emnet blev mærket 686683 af laboratoriet.
- Metode: EN 14351-1+A1:2010: Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
EN 1026:2016: Windows and doors – Air permeability – Test method
EN 1027:2016: Windows and doors – Watertightness – Test method
EN 12211:2016: Windows and doors – Resistance to wind load – Test method
- Periode: Prøvningen er gennemført 29/03-2017.
- Resultater: Klassifikation af prøveemnet i henhold til EN 14351-1 4.2, 4.5 og 4.14 og standarderne nævnt herunder:
Lufttæthed: **Klasse 4** ved ± 600 Pa
EN 12207 – Windows and doors – Air permeability – Classification
Vandtæthed: **Klasse 9A**
EN 12208 – Windows and doors – Watertightness – Classification
Vindbelastning: **Klasse C3**
EN 12210 – Windows and doors – Resistance to wind load – Classification
- Resultaterne fremgår af side 3-8.
- Opbevaring: Idet prøvningen er destruktiv, er prøvematerialet destrueret efter afslutningen af testen, hvis ikke andet er aftalt skriftligt.
- Vilkår: Prøvningen er udført på vedhæftede vilkår i henhold til de for laboratoriet af DANAK (Dansk Akkreditering) fastsatte retningslinjer herfor. Prøvningen gælder kun for det prøvede materiale. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

31/03-2017, Teknologisk Institut, Glas og Vinduer

Morten Jul Lægaard
Seniorkonsulent

Direkte tlf.: +45 7220 1132
E-mail: mjld@teknologisk.dk

Mads O. Fricke
Sektionsleder, Bygningsingeniør

Direkte tlf.: +45 7220 1851
E-mail: mfri@teknologisk.dk